

主な用途

基板を板金にワンタッチで固定(ネジ不要)。

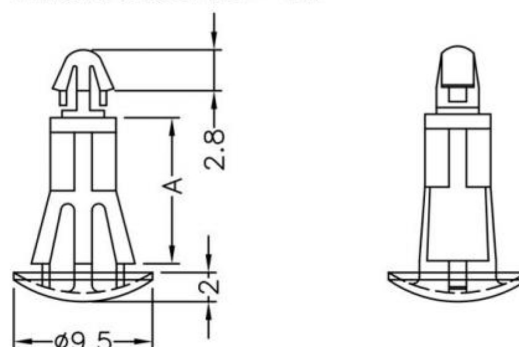
仕様

製造:台湾 色:半透明

高さ (A)	ボード 穴径	ボード 板厚	シャーシ 穴径	シャーシ 板厚	材質	RoHS	UL
7.00 mm	3.00 mm	1.20 ~ 1.70 mm	5.50 mm	0.60 ~ 1.20 mm	Nylon66	対応	対応 [94V-2]



FOR P.C.B $\phi 3.0$
PCB THICKNESS:1.2~1.7



FOR CHASSIS $\phi 5.5$
PCB THICKNESS:0.6~1.2

写真は、部品の参考イメージとなります。

型番	入数	JANコード
TSPG070PK-W0-20	20	
TSPG070PK-W0-1K	1,000	

仕様は予告なく変更になる場合がございます。

テクノベインズ株式会社

<https://www.technoveins.co.jp/> 本社：〒110-0016 東京都台東区台東4-21-21 橋本ビル 2F 電話：03-3832-7460
<https://tvc.jp/> コネクタキャップ事業部：〒110-0016 東京都台東区台東2-16-3 橋本ビル 2F 電話：03-5834-3511